



平成23年8月19日

各 位

上 場 会 社 名 株 式 会 社 博 展
(コード番号：2173 大証JASDAQ)
本 社 所 在 地 東京都中央区築地一丁目13番14号
代 表 者 代表取締役社長 田中正則
問 合 せ 先 取締役経営管理部長 今森教仁
電 話 番 号 03(6278)0010

株式の立会外分売に関するお知らせ

当社株式に関し、下記のとおり立会外分売を予定しておりますので、お知らせいたします。

記

1. 分売予定株式数 200株
2. 分売実施予定期間 平成23年8月29日(月)～平成23年9月2日(金)
3. 分 売 値 段 分売実施前営業日の終値もしくは最終気配値を基準として決定する予定です。
4. 買付申込数量の限度 買付顧客1人につき3株(売買単位：1株)
5. 実 施 取 引 所 大阪証券取引所
6. 実 施 の 目 的 当社株式の流動性向上を図るために、当社から分売人に依頼するものであります。

なお、株式相場の急激な変動等により実施が困難となった場合には、中止又は延期する可能性があります。

以 上